



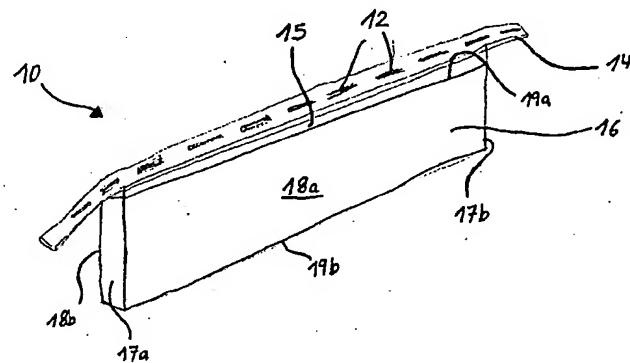
(21) Aktenzeichen: 201 20 770.2  
 (22) Anmeldetag: 21. 12. 2001  
 (47) Eintragungstag: 28. 3. 2002  
 (43) Bekanntmachung im Patentblatt: 2. 5. 2002

(73) Inhaber:  
 OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. oHG,  
 93049 Regensburg, DE

(74) Vertreter:  
 Epping, Hermann & Fischer, 80339 München

(54) Oberflächenmontierte LED-Mehrfachanordnung und Beleuchtungseinrichtung damit

(55) Oberflächenmontierte LED-Anordnung (10), mit einer flexiblen Leiterplatte (14); einer Vielzahl von LEDs (12), die auf einer Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte angeordnet sind; und einem Kühlkörper (16), der mit der den LEDs abgewandten Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible Leiterplatte (14) mit ihrer den LEDs (12) abgewandten Hauptfläche auf einer schmalen Längsseite (19a) des Kühlkörpers (16) montiert ist.



DE 201 20 770 U 1

## Beschreibung

Oberflächenmontierte LED-Mehrfachanordnung und Beleuchtungseinrichtung damit

5

Die vorliegende Erfindung betrifft eine oberflächenmontierte LED-Mehrfachanordnung gemäß dem Oberbegriff von Schutzanspruch 1 sowie Beleuchtungseinrichtungen mit einer solchen oberflächenmontierten LED-Anordnung, insbesondere Beleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge.

Im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik werden für Rücklichter, Bremsleuchten und dergleichen in zunehmendem Maße Leuchtdioden (LEDs) anstelle von konventionellen Glühlampen eingesetzt, da LEDs üblicherweise eine längere Lebensdauer, einen besseren Wirkungsgrad bei der Umwandlung elektrischer Energie in Strahlungsenergie im sichtbaren Bereich und damit eine geringere Wärmeabgabe und insgesamt einen geringeren Platzbedarf aufweisen.

20

Aufgrund der geringeren Leuchtdichte einer einzelnen LED im Vergleich zu einer Glühlampe müssen jedoch mehrere in einem Array angeordnete LEDs eingesetzt werden. Ein derartiges Array kann beispielsweise in der Oberflächenmontagetechnik (SMT) aus einer Vielzahl von LEDs auf einer Leiterplatte montiert werden. Hierbei wird eine LED-Bauform verwendet, wie sie zum Beispiel in dem Artikel von F. Möllmer und G. Waitl „SIEMENS SMT-TOPLED für die Oberflächenmontage“, Siemens Components 29, 1991, Heft 4, Seiten 147-149 beschrieben ist.

30 Diese Form einer LED ist äußerst kompakt und erlaubt bei Bedarf die Anordnung einer Vielzahl derartiger LEDs in einer Reihen- oder Matrixanordnung.

Ein LED-Array dieser Art ist beispielsweise aus der US-A-35 5,404,282 bekannt, in der ein LED-Modul offenbart ist, bei welchem mehrere LEDs zwischen zwei parallelen, elektrisch leitenden Stäben fest montiert sind. Diese Anordnung ist

DE 20120770 U1

schaltungstechnisch relativ effizient, aber für den Einbau in ein Leuchtengehäuse relativ unflexibel, da sie nicht ohne weiteres an spezielle Gehäuseformen anpassbar ist.

5 Aufgrund dieser Inflexibilität solcher herkömmlichen LED-  
Arrays muss beispielsweise bei der Konstruktion von  
Beleuchtungseinrichtungen von Kraftfahrzeugen eine enge  
Abstimmung mit der Geometrie der Beleuchtungsaufnahme im  
Kraftfahrzeug erfolgen. Das heißt, Rücklichter, Bremsleuchten  
10 und dergleichen müssen exakt in die Konturen von Kotflügel,  
Kühlergrill, etc. eingepasst werden. Bei der Konstruktion von  
hochgesetzten Bremsleuchten ist zudem eine spezielle An-  
passung an die Heckscheibengeometrie notwendig. Dadurch ist  
15 es nicht einmal möglich, innerhalb einer Modellreihe die  
gleiche Beleuchtungseinrichtung zu verwenden. Es ist vielmehr  
eine große Variantenzahl nötig, um die speziellen Geometrien  
verschiedener Fahrzeugtypen und -modelle zu berücksichtigen.

Wegen dieser Anpassung der Beleuchtungseinrichtungen an die  
20 Kraftfahrzeuggeometrie ist es folglich notwendig, für die  
verschiedenen Kraftfahrzeuge verschiedene Leuchtenmodelle zu  
entwickeln und herzustellen. Dadurch steigt der Kostenaufwand  
für jede einzelne Leuchteinheit beträchtlich.

25 Es wurden deshalb flexible LED-Module entwickelt, um einen  
variablen Einsatz der LED-Module in verschiedenen Leuchten-  
gehäusen zu ermöglichen. So beschreibt beispielsweise die DE  
199 09 399 C1 ein flexibles LED-Mehrfachmodul, bei dem  
mehrere starre Leiterplatten in einem Abstand voneinander  
30 angeordnet sind, diese starren Leiterplatten an ihren Ober-  
seiten mit einer flexiblen Leiterplatte miteinander verbunden  
sind, und mehrere LEDs im Bereich der starren Leiterplatten  
auf der flexiblen Leiterplatte montiert sind, so dass  
schließlich ein Modul entsteht, bei dem mehrere, LEDs  
35 aufweisende starre Elemente flexibel miteinander verbunden  
sind.

DE 20120770 U1

Ein weiteres flexibles Leuchtelement ist aus der DE 196 21 148 A1 bekannt. Zur Anpassung des Leuchtelements an die jeweilige Geometrie der Beleuchtungsaufnahme besteht das Leuchtelement im wesentlichen aus einer flexiblen Leiterplatte, auf der die LEDs montiert sind, und einer flexiblen Abbildungsoptik, die in Form einer Folie die LEDs überdeckt. Durch diese Konstruktion kann das Leuchtelement in beliebige Beleuchtungsaufnahmen eingepasst und insbesondere im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik eingesetzt werden.

10

Neben der Problematik der Anpassung der Leuchtelemente an verschiedene Geometrien von Beleuchtungsaufnahmen, die wie oben beschrieben zum Beispiel durch flexible LED-Module gelöst werden kann, existiert wie bei herkömmlichen Glühlampen auch bei LEDs die Problematik der Wärmeabfuhr.

Innerhalb eines Gehäuses einer in SMT-Technik aufgebauten LED, die beispielsweise auf der Basis von InGaAlP aufgebaut ist, werden nur etwa 5% der elektrischen Leistung in Licht umgewandelt, während etwa 95% in Wärme umgesetzt werden.

Diese Wärme wird von der Chipunterseite über die jeweiligen elektrischen Anschlüsse des Bauteils zunächst aus dem LED-Gehäuse auf die Lötpunkte auf der Leiterplatte abgeführt. Von den Lötpunkten breitet sich die Wärme dann hauptsächlich in den Kupferpads und in dem Epoxidharzmaterial der Leiterplatte in der Ebene der Leiterplatte aus. Anschließend wird die Wärme durch Wärmestrahlung und Wärmekonvektion großflächig an die Umgebung abgegeben.

Insbesondere wenn viele LEDs dicht nebeneinander auf einer Leiterplatte angeordnet sind, steht für jede einzelne LED eine geringere anteilige Fläche auf der Leiterplatte für die Wärmeübertragung an die Umgebung zur Verfügung, so dass der Wärmewiderstand von der Leiterplatte auf die Umgebung höher ist.

DE 20120770 U1

Eine Wärmeabgabe geht von allen wärmeerzeugenden Bauteilen auf der Leiterplatte aus, also auch von Vorwiderständen, Transistoren, MOS-FETs oder Steuer-ICs, die sich in unmittelbarer Umgebung der LEDs befinden. Damit es in Folge der 5 Wärmeerzeugung auf der Leiterplatte nicht zu einer Zerstörung der Bauteile kommt, muss entweder der Betriebsstrom reduziert werden, was zu einer verringerten Lichtleistung der LEDs führt, oder die Wärmeabfuhr der Anordnung verbessert werden.

10 Um die Lichtleistung der LEDs möglichst optimal zu nutzen, ist zum Beispiel in der DE 199 22 176 C2 eine oberflächenmontierte LED-Mehrfachanordnung mit einer verbesserten Wärmeabfuhr bekannt, auf welcher auch der Oberbegriff des Schutzanspruchs 1 basiert. Die in der DE 199 22 176 C2 beschriebene 15 LED-Anordnung weist eine vorzugsweise flexible Leiterplatte mit mehreren, großflächig darauf montierten LEDs auf, wobei die den LEDs abgewandte Hauptfläche der Leiterplatte mit einem Kühlkörper verbunden ist. Der Kühlkörper besteht beispielsweise aus Kupfer oder Aluminium und ist zwecks 20 verbessertem Wärmeübergang über eine metallische Zwischenschicht, die von den LEDs elektrisch isoliert ist, mit der Leiterplatte verbunden.

Mit einer derartigen oberflächenmontierten LED-Mehrfachanordnung kann beispielsweise eine Beleuchtungseinrichtung 25 aufgebaut werden, wie sie in FIG 4 veranschaulicht ist. Die Beleuchtungseinrichtung 40 von FIG 4 weist ein Kunststoffgehäuse 42 mit einem Optikfenster 44 zur Lichtauskopplung auf. In dem Gehäuse 42 ist eine LED-Anordnung 46 montiert, 30 die einen Kühlkörper 48 aufweist, auf dessen einer Hauptfläche eine flexible Leiterplatte 50 angeordnet ist, auf der eine Vielzahl von in SMT-Technik aufgebauten LEDs 52 montiert ist. Die Wärmeabfuhr von den Bauteilen erfolgt an der Rückseite des Gehäuses 42 über den Kühlkörper 48, das Gehäuse 42 und die Umgebungsluft und an der Vorderseite des Gehäuses 42 35 über den Kühlkörper 48, die im Innenraum 54 des Gehäuses

DE 20120770 U1

vorhandene Luft, das Kunststoffgehäuse 42 und die Umgebungsluft.

Der Vollständigkeit halber wird noch auf die DE 195 28 459 C2 verwiesen, in der bei einer LED-Anordnung für einen besseren Wärmeübergang auf den Kühlkörper eine Zwischenschicht aus elektrisch isolierendem Epoxidharz mit darin verteilten wärmeleitenden Partikeln zwischen dem Kühlkörper und der Leiterplatte vorgesehen ist. Bei der in dieser Druckschrift beschriebenen LED-Anordnung werden jedoch anstelle der SMT-LEDs herkömmliche Leuchtdioden verwendet.

Ausgehend von dem vorgenannten Stand der Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine oberflächenmontierte LED-Anordnung der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass eine verbesserte Wärmeabfuhr gewährleistet ist.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch eine oberflächenmontierte LED-Anordnung mit den Merkmalen von Schutzanspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 9 angegeben. Bevorzugte Beleuchtungseinrichtungen mit solchen LED-Anordnungen gemäß der Erfindung sind Gegenstand der Schutzansprüche 10 bis 15.

Die oberflächenmontierte LED-Anordnung weist eine flexible Leiterplatte; eine Vielzahl von LEDs, die auf einer Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte angeordnet sind; und einen Kühlkörper, der mit der den LEDs abgewandten Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte verbunden ist, auf, wobei die flexible Leiterplatte mit ihrer den LEDs abgewandten Hauptfläche auf einer schmalen Längsseite des Kühlkörpers montiert ist. Da die flexible Leiterplatte im Gegensatz zu herkömmlichen Anordnungen nicht großflächig auf einer Hauptfläche des Kühlkörpers, sondern auf einer schmalen Längsseite des Kühlkörpers aufgebracht ist, kann die LED-Anordnung derart in ein Gehäuse einer Beleuchtungseinrichtung eingebaut werden,

DE 20120770 U1

dass die von den Bauteilen erzeugt Wärme von beiden Hauptflächen des Kühlkörpers direkt, d.h. somit mit einem geringeren Gesamtwärmewiderstand, über das Gehäuse abgeführt werden kann. Außerdem genügt bei gleicher Wärmekapazität des 5 Substrats bzw. Unterbaus der LED-Anordnung eine geringere Menge Leiterplattenmaterial, was die Herstellkosten derartiger LED-Anordnungen vermindert. Mit den LED-Anordnungen gemäß der Erfindung sind außerdem neuartige Beleuchtungseinrichtungen möglich, die platzsparend und variabel 10 konstruiert werden können.

Der Kühlkörper besteht vorzugsweise aus Metall, wie Aluminium oder Kupfer, mit einer guten Wärmeleitfähigkeit.

15 Die flexible Leiterplatte ist in der Regel aus einem flexiblen Kunststoff beispielsweise in Form einer Polyester- oder Polyimidfolie aufgebaut. Aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit derartiger Kunststoffe sollte die flexible Leiterplatte möglichst dünn ausgebildet sein. Besonders 20 bevorzugt ist die Verwendung sogenannter Flexboards, die aus dem Stand der Technik bereits bekannt sind. Solche Flexboards sind im allgemeinen mehrlagige Leiterplatten, die homogen aus mehreren Polyimidträgerfolien aufgebaut sind.

25 Um die Wärmeabfuhr auf den Kühlkörper zu verbessern, kann zwischen der flexiblen Leiterplatte und dem Kühlkörper eine Zwischenschicht vorgesehen sein, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und elektrisch isolierend ist, wie zum Beispiel eine mit wärmeleitenden Partikeln versetzte Epoxidharzschicht. Alternativ kann zwischen der flexiblen Leiterplatte und dem Kühlkörper auch eine bevorzugt metallische 30 Zwischenschicht vorgesehen sein, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und von den LEDs bzw. der Leiterplatte elektrisch isoliert ist.

35 Zur Erzielung einer besseren Wärmeabstrahlung sind die beiden Hauptseiten des Kühlkörpers, die an die mit der flexiblen

DE 20120770 U1

Leiterplatte verbundene schmale Längsseite angrenzen, geschwärzt, weisen Kühlrippen auf und/oder weisen eine Oberflächenaufrauhung auf.

5 Die oberflächenmontierte LED-Anordnung gemäß der Erfindung kann beispielsweise in einer Beleuchtungseinrichtung eingesetzt werden, die ein Lichtleitelement, das eine Lichteinkopplungsseite und eine Lichtauskopplungsseite aufweist, und eine Lichtquelle, die mit der Lichteinkopplungsseite 10 gekoppelt ist, aufweist. Hierbei wird die Lichtquelle durch die oben beschriebene oberflächenmontierte LED-Anordnung gebildet, wobei die die LEDs aufweisende Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte der Lichteinkopplungsseite des Lichtleitelements zugewandt ist.

15 Die oberflächenmontierte LED-Anordnung gemäß der Erfindung kann ebenso in einer Beleuchtungseinrichtung eingesetzt werden, wie sie zum Beispiel als Außenbeleuchtung eines Kraftfahrzeugs verwendet wird und die ein Leuchtengehäuse, 20 eine Optik, einen in dem Gehäuse angeordneten Reflektor und eine in dem Gehäuse angeordnete Lichtquelle in Form der erfindungsgemäßen LED-Anordnung aufweist, wobei die die LEDs aufweisende Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte dem Reflektor zugewandt ist, so dass eine indirekte Beleuchtung 25 realisiert wird, die in einer besonders platzsparenden Weise ausgeführt werden kann.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand verschiedener bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die 30 beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigen:

FIG 1 in schematischer Perspektivansicht eine oberflächenmontierte LED-Anordnung gemäß der Erfindung;

35 FIG 2 schematische Darstellung einer Beleuchtungseinrichtung mit einem Lichtleitelement und einer LED-Anordnung gemäß der Erfindung;

DE 20120770 U1

21.12.01

FIG 3A und 3B schematische Darstellungen verschiedener Beleuchtungseinrichtungen mit einer LED-Anordnung gemäß der Erfindung, die als Außenbeleuchtung für Kraftfahrzeuge verwendet werden können, im Schnitt; und

FIG 4 eine schematische Darstellung einer Beleuchtungseinrichtung mit einer herkömmlichen LED-Anordnung, die als Außenbeleuchtung für Kraftfahrzeuge einsetzbar ist, im Schnitt.

FIG 1 zeigt den Grundaufbau einer oberflächenmontierten LED-Anordnung gemäß der Erfindung. Die LED-Anordnung 10 besteht im wesentlichen aus einer flexiblen Leiterplatte 14, auf der eine Vielzahl von in SMT-Technik ausgebildeten LEDs 12 aufgebracht ist, und einem Kühlkörper 16. Die flexible Leiterplatte 14 ist vorzugsweise in der Form eines sogenannten Flexboards ausgebildet, das aus einer mehrlagigen Leiterplatte besteht, die homogen aus mehreren Polyimidträgerfolien aufgebaut ist. Derartige Flexboards sind bereits aus dem Stand der Technik bekannt und sollen deshalb hier nicht näher erörtert werden.

Der Kühlkörper 16 ist im wesentlichen quaderförmig aufgebaut und weist zwei einander gegenüberliegende rechteckige Hauptflächen 18a und 18b, zwei schmale Längsseiten 19a und 19b sowie zwei schmale Stirnseiten 17a und 17b auf, wie dies in FIG 1 veranschaulicht ist. Die flexible Leiterplatte 14 ist als schmaler Streifen ausgebildet und entsprechend mit LEDs bestückt und auf einer der schmalen Längsseiten 19a des Kühlkörpers 16 aufgebracht. Wie unten anhand von verschiedenen Beleuchtungseinrichtung erläutert werden wird, ermöglicht dies im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Anordnungen, bei denen die flexible Leiterplatte auf einer der Hauptflächen 18a, 18b des Kühlkörpers 16 aufgeklebt ist, eine beidseitige und direkte Wärmeabfuhr über beide Hauptflächen an das angrenzende Gehäuse der Beleuchtungs-

DE 20120770 U1

21.12.01

einrichtung. Aufgrund des in gleicher Größe ausgebildeten Kühlkörpers 16 erhält man mit weniger Leiterplattenmaterial die gleiche Wärmekapazität des Substrats bzw. Unterbaus, so dass die Materialkosten und damit die Gesamtkosten der LED-

5 Anordnung gesenkt werden können. Wie ebenfalls nachfolgend erläutert werden wird, sind mit einem derartigen Aufbau der LED-Anordnung auch sehr platzsparende Beleuchtungseinrichtungen aufbaubar, wie sie zum Beispiel in der Kraftfahrzeugtechnik Anwendung finden können.

10

Bei der Herstellung der LED-Anordnung wird zunächst der Kühlkörper 16 in einer gewünschten Form und Größe bereitgestellt. Anschließend wird eine flexible Leiterplatte 14 mit ihrer den darauf in SMT-Technik montierten LEDs abgewandten 15 Hauptfläche auf die schmale Längsseite 19a des Kühlkörpers 16 aufgebracht, beispielsweise mittels eines Wärmeleitklebers aufgeklebt.

Vorzugsweise ist zwischen dem Kühlkörper 16 und der flexiblen 20 Leiterplatte 14 eine Zwischenschicht 15 vorgesehen. Diese Zwischenschicht 15 weist eine gute Wärmeleitfähigkeit auf und ist elektrisch isolierend. Zum Beispiel wird als solche Zwischenschicht 15 eine mit wärmeleitenden Partikeln versetzte Epoxidharzsenschicht benutzt. Alternativ kann zwischen 25 der flexiblen Leiterplatte 14 und dem Kühlkörper 16 auch eine bevorzugt metallische Zwischenschicht vorgesehen sein, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und von den LEDs 12 bzw. der Leiterplatte 14 elektrisch isoliert ist. Diese Zwischenschicht 15 dient einer verbesserten Wärmeabfuhr von 30 den LEDs 12 bzw. der flexiblen Leiterplatte 14 auf den Kühlkörper 16. Da das Material der flexiblen Leiterplatte 14 üblicherweise eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt, sollte es möglichst dünn gewählt werden.

35 Der Kühlkörper 16 besteht aus einem Material mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit. Besonders geeignet sind hierfür Metalle wie Kupfer oder Aluminium. Um die Wärmeabgabe von dem

DE 20120770 U1

Kühlkörper 16 an die Umgebung zu optimieren, sind die beiden einander gegenüberliegenden Hauptflächen 18a und 18b des Kühlkörpers 16 geschwärzt. Alternativ oder zusätzlich können die beiden Hauptflächen 18a, 18b auch Kühlrippen aufweisen 5 und/oder mit einer anderen geeigneten Oberflächenaufrauhung ausgebildet sein.

In den FIG 2, 3A und 3B sind nun verschiedene bevorzugte Ausführungsbeispiele einer Beleuchtungseinrichtung dargestellt, in der eine oben beschriebene LED-Anordnung 10 gemäß der Erfindung eingesetzt ist. Selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung aber nicht nur auf die hier dargestellten und beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. 10

15 FIG 2 zeigt zunächst schematisch eine Beleuchtungseinrichtung 20, die im wesentlichen aus einer LED-Anordnung 10 gemäß der Erfindung als Lichtquelle 26 und einem Lichtleitelement 21 besteht. Das Lichtleitelement 21 aus einem Lichtleitmaterial ist im wesentlichen quaderförmig ausgebildet und weist 20 insbesondere eine Lichteinkopplungsseite 24 und eine Lichtauskopplungsseite 22 auf. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Lichtleitelement 21 derart ausgebildet, dass das in das Lichtleitelement durch die Lichteinkopplungsseite 24 von der Lichtquelle 26 eingekoppelte Licht im wesentlichen 25 senkrecht zu der Eintrittsrichtung aus der Lichtauskopplungsseite 22 austritt. Derartig konstruierte Lichtleitelemente 21 sind bereits aus dem Stand der Technik bekannt und nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung, weshalb auf eine nähere Beschreibung derselben verzichtet wird. Selbstverständlich kann die Erfindung aber auch bei anderen 30 Lichtleitelementen 21 angewendet werden, insbesondere bei Lichtleitelementen 21, deren Lichtauskopplungsseite 22 der Lichteinkopplungsseite 24 gegenüberliegt.

35 Die oberflächenmontierte LED-Anordnung 10 bildet die Lichtquelle 26 dieser Beleuchtungseinrichtung 20 und ist derart angeordnet, dass die flexible Leiterplatte 14 mit den

DE 20120770 U1

darauf montierten LEDs 12 der schmalen Lichteinkopplungsseite 24 des Lichtleitelements 21 zugewandt ist. Zusätzlich können für eine bessere Lichteinkopplung auch weitere optische Elemente, wie Reflektoren und/oder Linsen zwischen der LED-5 Anordnung 10 und dem Lichtleitelement 21 vorgesehen sein.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Beleuchtungseinrichtung ist in FIG 3A dargestellt. Die Beleuchtungseinrichtung 30 von FIG 3A zeigt eine Außenbeleuchtung eines 10 Kraftfahrzeugs, die aufgrund ihrer besonders platzsparenden Konstruktion beispielsweise als hochgesetzte Bremsleuchte innerhalb der Heckscheibengeometrie verwendet werden kann.

Die Beleuchtungseinrichtung 30 weist ein Leuchtengehäuse 32 aus einem geeigneten Kunststoff auf, das an seiner nach außen gerichteten Seite eine Optik 34 zur Lichtauskopplung aufweist. Die Optik 34 kann beispielsweise Linsen und Farbfilter enthalten. Ferner sind in dem Gehäuse 32 ein Reflektor 36 und eine oberflächenmontierte LED-Anordnung 10 gemäß der 15 Erfahrung als Lichtquelle 38 derart angeordnet, dass die die LEDs 12 aufweisende Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte 14 der LED-Anordnung 10 auf den Reflektor 36 gerichtet ist und das von den LEDs 12 abgestrahlte Licht von dem Reflektor 36 20 auf die Optik 34 umgelenkt wird. Die LED-Anordnung 10 ist 25 direkt in das Kunststoffgehäuse 32 der Beleuchtungseinrichtung 30 integriert.

Wie in FIG 3A dargestellt, ist mittels der Verwendung einer LED-Anordnung 10 gemäß der Erfahrung und dem Aufbau der 30 Beleuchtungseinrichtung 30 als indirekte Beleuchtung (Reflektor 36) eine besonders platzsparende Bauweise möglich. Eine solche platzsparend konstruierte Beleuchtungseinrichtung 30 eignet sich besonders für den Einsatz als Bremsleuchte, 35 die in der Heckscheibe eines Kraftfahrzeugs integriert ist.

Des weiteren ist der Wärmewiderstand für die Wärmeabfuhr im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungseinrichtungen, wie sie

DE 20120770 U1

21.12.01

12

in FIG 4 gezeigt sind, geringer. Bei Verwendung einer erfindungsgemäßen LED-Anordnung 10 können beide Hauptflächen 18a, 18b des Kühlkörpers 16 direkt mit dem Leuchtengehäuse 32 gekoppelt werden, so dass die Wärmeabfuhr zu beiden Seiten 5 über den Kühlkörper 16, das Kunststoffgehäuse 32 und die Umgebungsluft erfolgt. Demgegenüber erfolgte die Wärmeabfuhr bei der in FIG 4 gezeigten herkömmlichen Beleuchtungseinrichtung 40 auf deren Vorderseite zusätzlich über die im Innenraum 54 des Leuchtengehäuses 42 vorhandene Luft, was 10 einen höheren Wärmewiderstand erzeugt.

In FIG 3B ist eine kombinierte Brems- und Blinkleuchte eines Kraftfahrzeugs als weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung 30' dargestellt. In 15 dem gemeinsamen Kunststoffgehäuse 32' sind zwei Reflektoren 36'a und 36'b sowie zwei diesen zugeordnete LED-Anordnungen 10'a und 10'b' vorgesehen, von denen Licht durch zwei getrennte Optiken 34'a und 34'b aus dem Leuchtengehäuse 32' ausgekoppelt wird. Wie in FIG 3B zu erkennen, ermöglicht die 20 gemäß der Erfindung ausgebildete LED-Anordnung 10 einen besonders platzsparenden Aufbau einer derartigen Beleuchtungseinrichtung 30'.

In der obigen Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele 25 wurden insbesondere Anwendungen der erfindungsgemäßen LED-Anordnung bei Bremsleuchten und Blinkleuchten von Kraftfahrzeugen genannt. Die LED-Anordnung kann aber ebenso bei anderen Außenleuchten von Kraftfahrzeugen, wie Rücklichtern oder Scheinwerfern, eingesetzt werden. Außerdem sind die 30 Beleuchtungseinrichtungen nicht nur auf Außenbeleuchtungen im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik beschränkt.

DE 20120770 U1

31.12.01

## Schutzzansprüche

1. Oberflächenmontierte LED-Anordnung (10), mit einer flexiblen Leiterplatte (14); einer Vielzahl von LEDs (12),  
5 die auf einer Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte angeordnet sind; und einem Kühlkörper (16), der mit der den LEDs abgewandten Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte verbunden ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
10 die flexible Leiterplatte (14) mit ihrer den LEDs (12) abgewandten Hauptfläche auf einer schmalen Längsseite (19a) des Kühlkörpers (16) montiert ist.
2. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach Anspruch 1,  
15 dadurch gekennzeichnet, dass  
der Kühlkörper (16) aus Metall besteht.
3. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
20 der Kühlkörper (16) aus Aluminium oder Kupfer besteht.
4. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach einem der  
Ansprüche 1 bis 3,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
25 die flexible Leiterplatte (14) ein Flexboard ist.
5. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach einem der  
Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
30 zwischen der flexiblen Leiterplatte (14) und dem Kühlkörper (16) eine Zwischenschicht (15) vorgesehen ist, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und elektrisch isolierend ist.
6. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach Anspruch 5,  
35 dadurch gekennzeichnet, dass  
die Zwischenschicht (15) eine Epoxidharzschicht ist, die mit wärmeleitenden Partikeln versetzt ist.

DE 20120770 U1

7. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
zwischen der flexiblen Leiterplatte (14) und dem Kühlkörper (16) eine Zwischenschicht (15) vorgesehen ist, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und von den LEDs (12) bzw. der Leiterplatte (14) elektrisch isoliert ist.

10 8. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach Anspruch 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Zwischenschicht (15) eine metallische Schicht mit einer guten Wärmeleitfähigkeit ist.

15 9. Oberflächenmontierte LED-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die beiden Hauptseiten (18a, 18b) des Kühlkörpers (16), die an die mit der flexiblen Leiterplatte (14) verbundene schmale 20 Längsseite (19a) angrenzen, geschwärzt sind und/oder Kühlrippen aufweisen und/oder eine Oberflächenaufrauhung aufweisen.

10. Beleuchtungseinrichtung (20), mit einem Lichtleitelement (21), das eine Lichteinkopplungsseite (24) und eine Lichtauskopplungsseite (22) aufweist, und einer Lichtquelle (26), die mit der Lichteinkopplungsseite gekoppelt ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Lichtquelle (26) eine oberflächenmontierte LED-Anordnung 30 (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ist, wobei die die LEDs (12) aufweisende Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte (14) der Lichteinkopplungsseite (24) des Lichtleitelements (21) zugewandt ist.

35 11. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass

DE 20120770 U1

31.12.01

15

die Lichtauskopplungsseite (22) des Lichtleitelements (21) derart angeordnet und ausgebildet ist, dass das in das Lichtleitelement durch die Lichteinkopplungsseite (24) von der Lichtquelle (26) eingekoppelte Licht im wesentlichen senkrecht zu der Eintrittsrichtung aus der Lichtauskopplungsseite austritt.

12. Beleuchtungseinrichtung (30), mit einem Leuchtengehäuse (32), einer Optik (34), einem in dem Gehäuse angeordneten Reflektor (34) und einer in dem Gehäuse angeordneten Lichtquelle (38),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Lichtquelle (38) eine oberflächenmontierte LED-Anordnung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ist, wobei die die LEDs (12) aufweisende Hauptfläche der flexiblen Leiterplatte (14) dem Reflektor (34) zugewandt ist.

13. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Beleuchtungseinrichtung (30) eine Außenbeleuchtung eines Kraftfahrzeugs ist.

14. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Beleuchtungseinrichtung (30) eine in die Heckscheibe des Kraftfahrzeugs integrierbare Brems- oder Warnleuchte ist.

15. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Beleuchtungseinrichtung (30) eine Rückleuchte, eine Bremsleuchte, eine Blinkleuchte oder eine Kombination davon ist.

DE 20120770 U1

2013 10.01

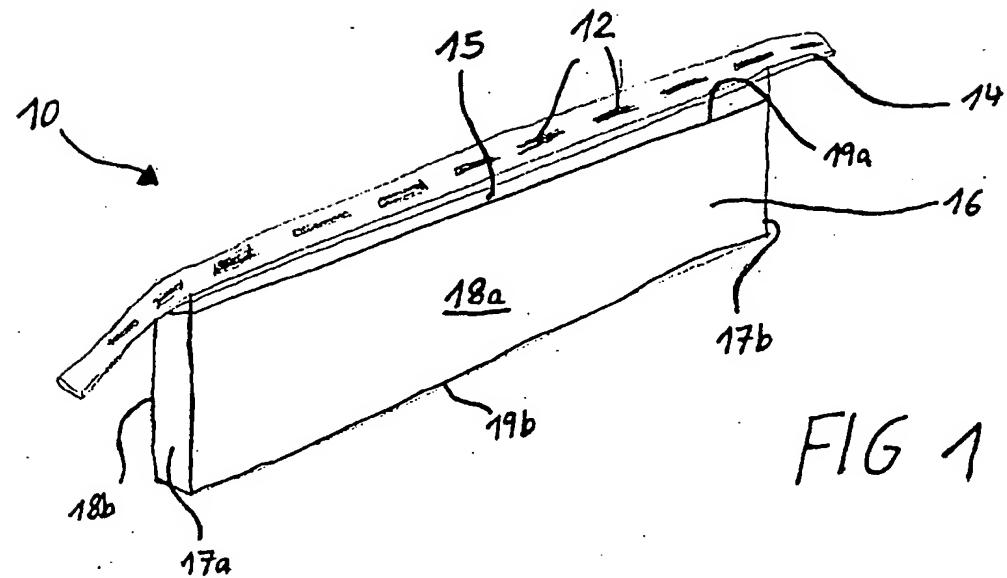


FIG 1

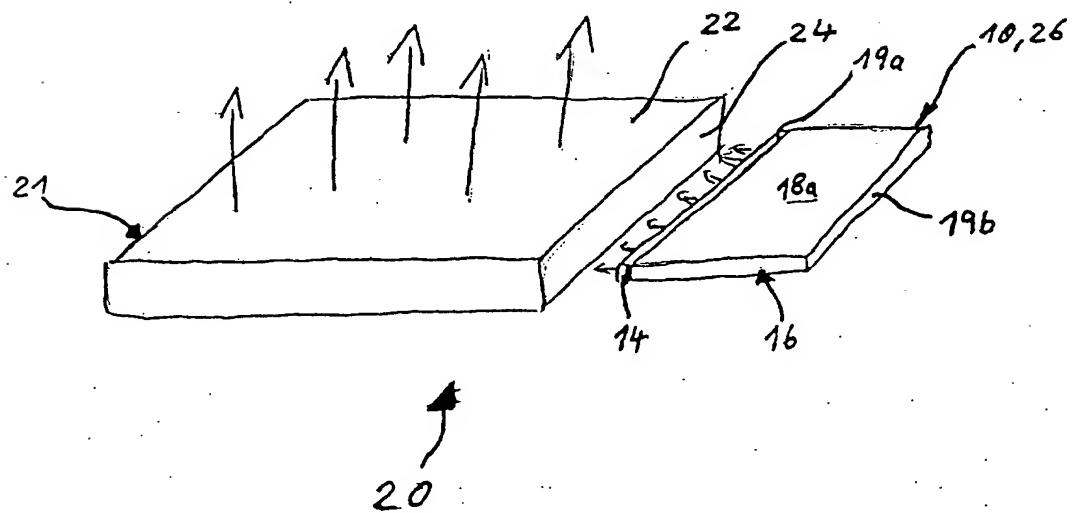


FIG 2

DE 20120770 U1

2012-01

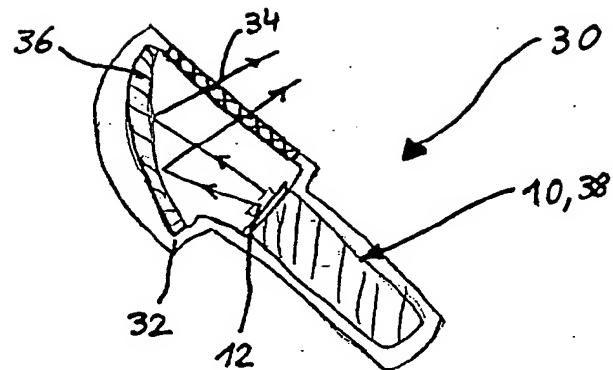


FIG 3A

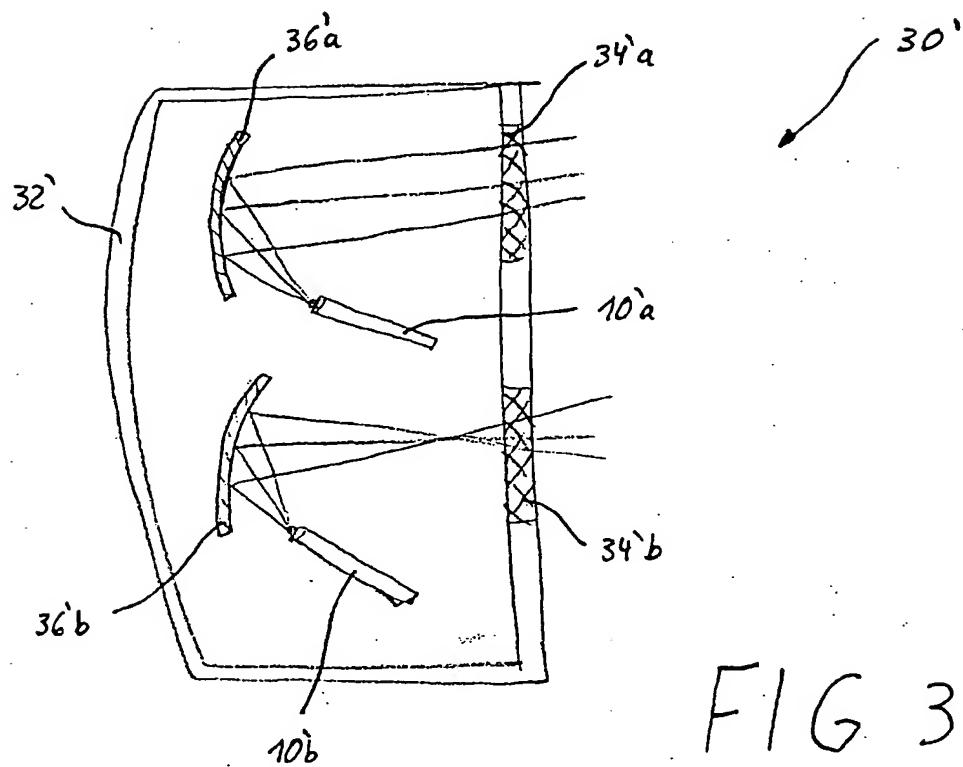


FIG 3B

DE 20120770 U1

31.12.01  
3/3

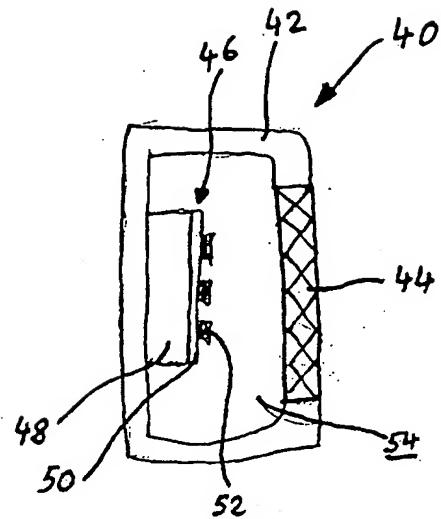


FIG 4  
(STAND DER TECHNIK)

DE 20120770 U1

This Page Blank (uspto)